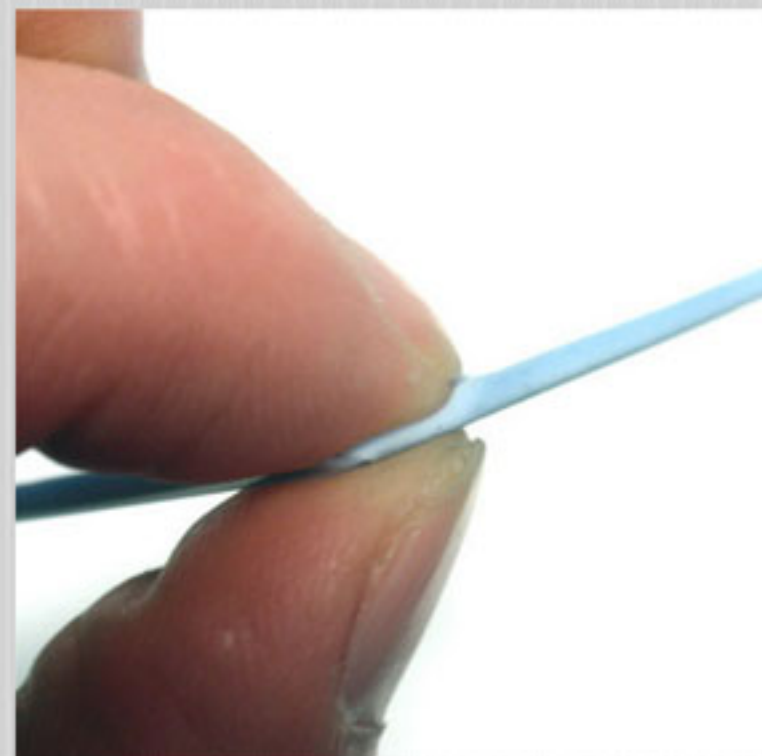
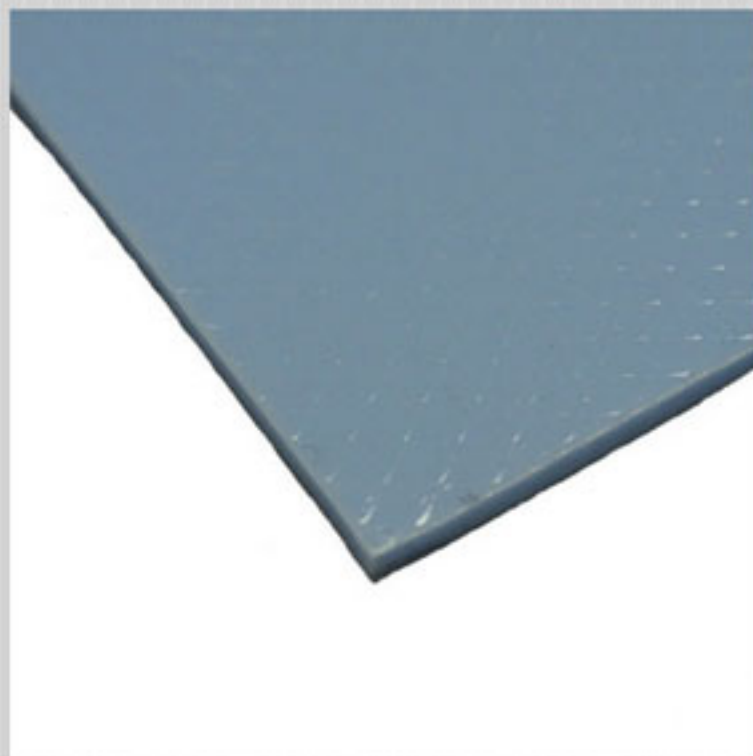


◆ 超柔らか高放熱ギャップ・フィラー 15mm×30mm×厚さ0.5mm



型番	WW-GAP-S05	JANコード	4524945011311
熱伝導率	2 W/m·K	寸法	15mm×30mm×厚さ0.5mm (2枚入り)
使用温度範囲	-40℃～150℃		

備考	<p>硬さ 5 JIS Type E 体積抵抗率 $\geq 1 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 絶縁破壊電圧 $\geq 10 \text{ AC kV/mm}$ 耐電圧 $\geq 10 \text{ AC kV/mm}$ 難燃性 V-0 VL94 比重 1.8 絶縁性 装着に便利な片面粘着タイプ RoHS指令準拠</p>
----	--

製品PR	<ul style="list-style-type: none"> ● 熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。 (熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します) ● 発熱体とヒートシンク・放熱体とのすき間(ギャップ)や凹凸を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。 ● 熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。 ● 非常に柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。 ● 用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。 ● 素材の柔軟性を極限まで生かすことで、凹凸への追従性やクッション性を備えている為、高さの異なる部品への密着性が優れております。 ● 公差の吸収など設計に有効に活用できます。
------	--